附件1

2024年度市级重大科技专项技术需求表

（“揭榜挂帅”类）

单位（盖章）：

|  |  |
| --- | --- |
| 技术需求 |  |
| 技术方向所属领域 | □数字技术 □集成电路 □新材料□高端装备与智能制造 □基因与生物技术□其它  |
| 需求单位名称 |  |
| 需求单位性质（可以多选） | □高新技术企业 □新型研发机构 □科技型中小企业□上市企业 □专精特新中小企业 □其它  |
| 技术需求内容（500字） |
| 主要解决的技术问题（500字） |
| 预期取得的技术突破及成果（500字） |
| 研发时限和考核标准（500字） |
| 计划投入经费（500字）总投入经费\_\_\_\_\_\_\_\_，其中，本单位使用经费\_\_\_\_\_\_\_\_，委托单位经费\_\_\_\_\_\_\_ |
| 意向揭榜单位类型：□高校 □科研院所 □上下游企业 □其他（可以多选）情况简介（如有相对明确的具体单位，可简要描述该单位在本领域的研发实力、人才储备等情况）（500字）： |

附件2

2024年度市级重大科技专项技术建议表

（“市区合作”类）

单位（盖章）：

|  |  |
| --- | --- |
| 产业领域方向 | □数字技术 □集成电路 □新材料□高端装备与智能制造 □基因与生物技术□其它  |
| 技术攻关方向建议 |  |
| 技术攻关情况简介（2000字）（按项目罗列、描述项目名称、牵头实施单位、研究主要内容、解决的主要技术问题、预期成果和技术目标、预期经济社会效益和计划投入情况） |
| 区财政拟投入情况（500字）（500万元起步、本年度一次性拨付） |

附件3

2024年度市级重大科技专项技术需求表

（“面上攻关”类）

单位（盖章）：

|  |  |
| --- | --- |
| 技术建议 |  |
| 技术方向所属领域 | □数字技术 □集成电路 □新材料□高端装备与智能制造 □基因与生物技术□其它  |
| 建议单位名称 |  |
| 需求单位性质（可以多选） | □高新技术企业 □新型研发机构 □科技型中小企业□上市企业 □专精特新中小企业 □其它  |
| 技术介绍（500字） |
| 技术研究的现状（500字） |
| 主要解决的技术问题（500字） |
| 主要应用场景和市场规模（500字） |
| 计划投入经费 |
| 协同创新情况（包括本市或外市合作的单位）（500字） |